

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6501xxxxHR-G
標準質量: 2.5 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.228	シリコン	91300	7440-21-3
	-	砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	0.491	ニッケル	196400	7440-02-0
	0.023	銀	9100	7440-22-4
	0.005	金	2000	7440-57-5
ダイアタッチ	0.014	エポキシ樹脂	5600	—
	0.011	溶融シリカ	4400	60676-86-0
ボンディングワイヤ	0.023	金	9100	7440-57-5
封止樹脂	1.493	溶融シリカ	597100	60676-86-0
	0.085	エポキシ樹脂	34000	—
	0.076	フェノール樹脂	30500	—
	0.051	金属水酸化物	20500	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。